**附件1： 参 会 回 执 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 会议名称 | 2024（第二十五届）有机硅精细化学品技术交流会2024第二届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛2024白炭黑暨纳米硅材料技术交流会 |
| 企业名称\* |  |
|  关注领域\*（后面选择） | 有机硅🗆 气凝胶🗆 白炭黑🗆 | 邮 编 |  |
| 参会代表 | 姓 名 | 职 务 | 手 机 | 电子邮箱 |
| 详细信息\* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 参会费用 | 9月25日前汇款 | 10月25日前汇款 | 10月25日后及现场汇款 |
| 3000 | 3200 | 3400 |
| 1、学生半价，三人及以上团体相应优惠200元/人2、3月15日前报名，额外可得相应行业内部资料，进相关微信交流群 |
| \_\_\_万\_\_\_仟 \_\_佰\_\_拾 \_\_\_元 ￥：\_\_\_\_\_\_元（含会费、餐饮，不含住宿，汇款注明：11月硅材料会议） |
| 付款方式 | 户 名：北京氟硅科技发展有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行；账 号：0200 2282 0920 0003 018 |
| 住宿信息\* | 1、深圳登喜路国际大酒店（准五星）（会议酒店） 地点：深圳市宝安区宝田一路12号；电话：0755-23008888 豪华大床480元/天（含早）；豪华双床500元/天（含早）2、深圳嘉禧国际酒店（深圳宝安宝田一路地铁站点），离会议酒店100米，单间/标间350元/天含早 |
| （签到时间 11月6 日，会议时间11 月7-8 日） 住宿时间：＿月＿日至＿月＿日 共＿天, 登喜路 🗆 嘉禧🗆（因本次会议人数较多，房间有限，未提前支付会议费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，房费与酒店直接结算，预留房间截止日期 2024年10月30日) |
| 会务组 | 唐乃美18210097596 tangnaimei@acmi.org.cn徐静涛13916891739 xujingtao@acmi.org.cn张   慧17352637513  zhanghui@acmi.org.cn赵凤鸣 17326902480  zhaofengming@acmi.org.cn胡   哲17301286671  huzhe@acmi.org.cn李晓洁 13261313609  lixiaojie@acmi.org.cn许   莹 18732537025  xuying@acmi.org.cn |
| 提示：\*为必填项；参会单位请把报名表Email或微信至会务组（以上一人即可），以便制作通讯录等资料；\*发票（打🗸）：电子专票□ 电子普票□\*开票资料： |